# TCWIN®天成天成高科(深圳)有限公司

# **SPECIFICATIONS**

# 产品规格书

客户名称 Customer	产品名称 Product	RGB LED (内置IC)
客户代码 Customer NO.	产品型号 Type	TX1812IWCA5-F01



2017 内置 IC 幻彩 智能外控 LED 光源 1.7 x 2.0 x 0.85 mm 小体积 SMD LED 器件

Gı	客户审核 ustomer Aud	i+	天成 <b>高科</b> TCWIN						
核准	确认	制作	核准	确认	制作				
			金国奇	黄奕源	廖桂荣				
□接收		]不接收	日期: 2023	30327	版本号: A2				



地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区长凤路 263 号天成高新园

电话: 18129969297 邮箱: fengyi@tczmled.com

网址: www.tcwinled.com 邮编: 518106



# 目 录

电话: 18129969297

1,	产品概述	3
2、	主要应用	3
3、	特征说明	3
4、	产品尺寸	4
5、	产品命名规则	4
6、	引脚功能	5
7、	RGB 光电特性	5
8、	绝对最大值	6
9、	IC 电气参数	6
10、	开关特性	6
11、	数据传输时间	7
12、	时序波形图	7
13、	数据传输方式	8
14、	24bit 数据结构	8
15、	典型应用电路	8
16、	光电特性曲线	9
17、	包装1	0
18、	可靠性测试1	1
19、	焊接说明1	2
20、	注意事项1	3



#### 1. 产品描述

TX1812IWCA5-F01是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个2017LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,电源稳压电路,内置恒流电路,高精度RC振荡器,输出驱动采用专利PWM技术,有效保证了像素点发光颜色一致性。

电话: 18129969297

数据协议采用单极性归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN 端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的 24bit 数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转 发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少 24bit。

LED 具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等 优点。将控制电路集成于LED 上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。

#### 2. 主要应用

- ▶LED 全彩发光字灯串, LED 全彩模组, LED 幻彩软硬灯条, LED 护栏管, LED 景观/情景照明。
- ▶LED 点光源, LED 像素屏, LED 异形屏, 机箱风扇氛围灯, 各种电子产品, 电器设备跑马灯。

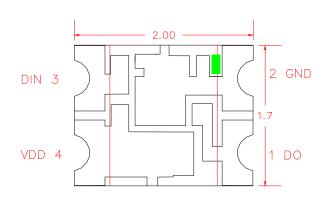
## 3. 特征说明

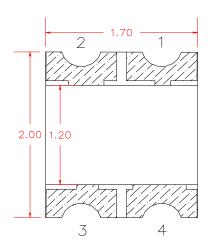
- ▶LED 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC;
- ▶控制电路与芯片集成在 SMD 2017 元器件中,构成一个完整的外控像素点,效果均匀且一致性高;
- ▶ 内置数据整形电路,任何像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加;
- ▶ 内置上电复位和掉电复位电路, 默认上电不亮灯;
- ▶灰度调节电路(256级灰度可调);
- ▶ 红光驱动特殊处理, 配色更均衡;
- ▶单线数据传输,可无限级联;
- ▶整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M;
- ▶数据传输频率可达 800Kbps, 当刷新速率 30 帧/秒时,级联数不小于 1024 点。

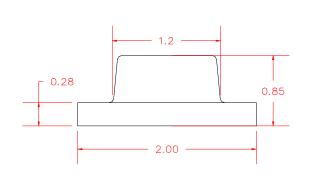


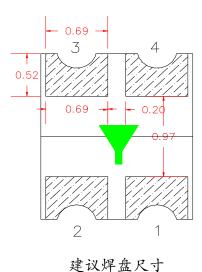
电话: 18129969297

# 4. 产品尺寸





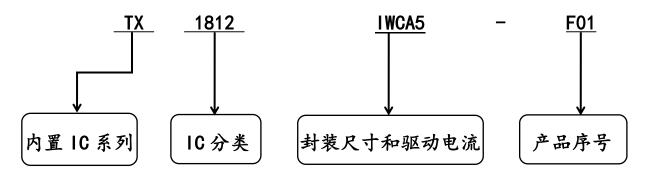




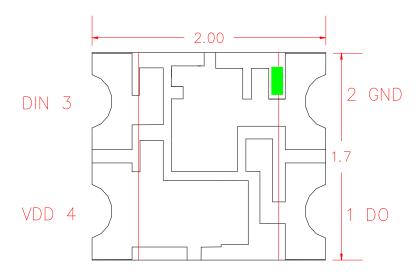
注:

- a. 所有标注尺寸的单位均为 mm;
- b. 除了特别注明,所有标注尺寸的公差均为±0.05mm;
- c. 封装尺寸: 2.0x1.7x0.85mm。

### 5. 产品命名规则



## 6. 引脚功能



电话: 18129969297

序号	符号	管脚名	功能描述
1	DO	数据输出	控制数据信号输出
2	GND	地	信号接地和电源接地
3	DIN	数据输入	控制数据信号输入
4	VDD	电源	供电管脚

## 7. RGB 光电特性

项目	符号		最小	平均	最大	单位	测试条件	
		G	520		525			
主波长	λd	R	620		625	nm	IF=5mA	
		В	465		470			
		G	400		800		IF=5mA	
发光强度	IV	R	150		300	mcd		
		В	100		200			



## 8. 绝对最大额定值

参数	符号	范围	单位		
逻辑电源电压	VDD	V			
逻辑输入电压	Vı	−0. 5 <b>~</b> 5. 5	V		
工作温度	Topt	-40~85	°C		
储存温度	Tstg	<b>−40</b> ~120	°C		
ESD耐压	Vesd	4K	V		

电话: 18129969297

## 9. IC 电气参数

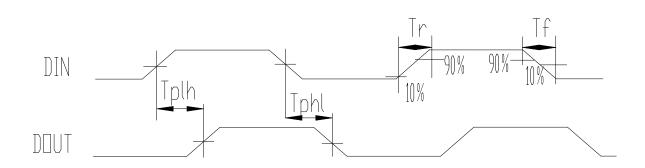
参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
R/G/B输出端口耐压	Vds	8. 5	9	9. 5	V	
R/G/B输出驱动电流	Io		5		mA	
高电平输入电压	Vін	0. 7 <b>V</b> dd	0. 9Vdd	VDD	V	
低电平输入电压	VIL	0	0. 1V <sub>DD</sub>	0. 3Vdd	V	
DO拉电流能力	I DOH		15		mA	
DO拉电流能力	I DOL		30		mA	
PWM频率	FPWM	3	4	5	KHZ	
静态功耗	l dd	0. 6	0.8 1 mA		mA	

# 10. 开关特性

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
数据传输速率	FDIN		800	1100	KHZ	
传输延迟时间	TPLZ			200	ns	DIN→DO
<b>松山山</b> 法 <b>杜</b>	Tr			400	ns	V <sub>ds</sub> =1.5V
输出电流转换时间	Tf			400	ns	I 0=5mA



电话: 18129969297



## 11. 数据传输时间

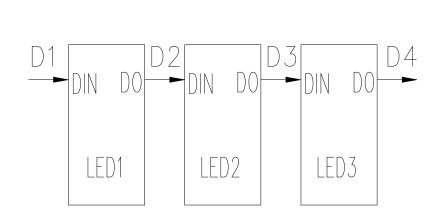
	TX18121WCA5-F01												
T符号	码元	最小	最大	单位									
ТОН	0码,高电平时间	245	295	345	ns								
TOL	0码,低电平时间	545	595	645	ns								
T1H	1码,高电平时间	545	595	645	ns								
T1L	1码,低电平时间	245	295	345	ns								
Trst	Reset码,低电平时间	80			us								

## 12. 时序波形图

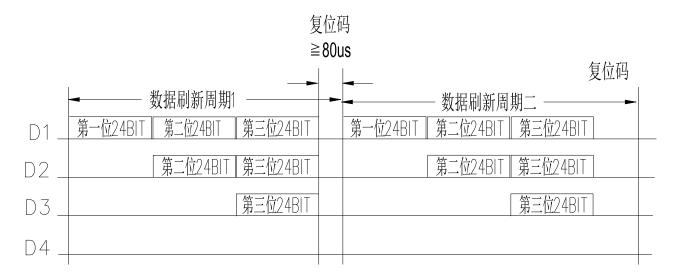


O码 TOH TOL
1码 TIL
Treset

#### 连接方式:



## 13. 数据传输方式



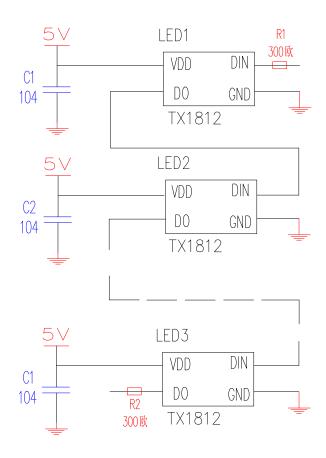
注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据

#### 14. 24bit 数据结构

G7	G6	<b>G</b> 5	G4	G3	G2	G1	GO	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0

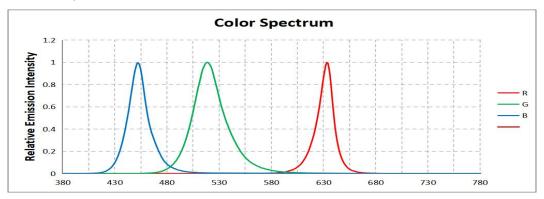
注: 高位先发, 按照 GRB 的顺序发送数据 (G7→G6······B0)

#### 15. 典型应用电路

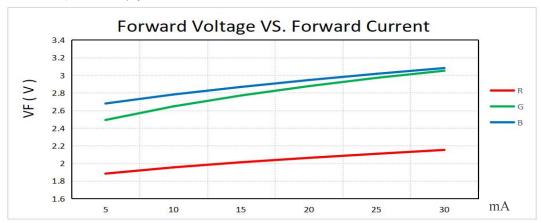


## 16. 光电特性曲线

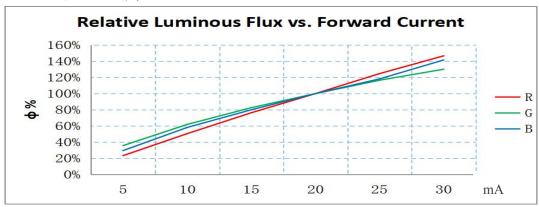
#### ■ 光谱图, Ta=25°C



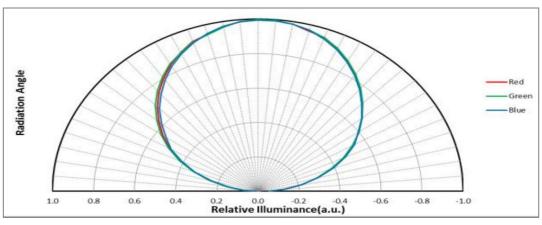
#### ■ 电压与电流关系, Ta=25°C



#### ■ 亮度与电流关系, Ta=25°C



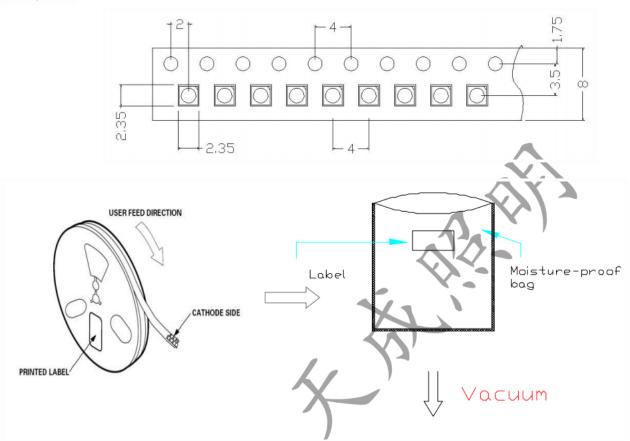
■ 角度图, Ta=25°C, If=5mA



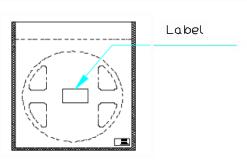
电话:18129969297 **邮箱:fengyi**@tczmled.com

## 17. 包装规格

#### ● 进料方向



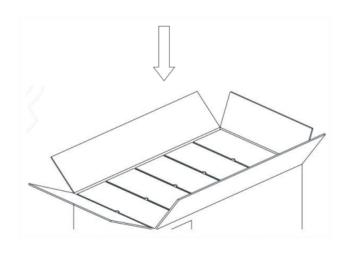




## ● 包装数量

卷盘尺寸: 178x12mm, 4000pcs/卷;

卷盘尺寸: 330x12mm, 16000pcs/卷;





# 18. 可靠性测试

测试项目和结果

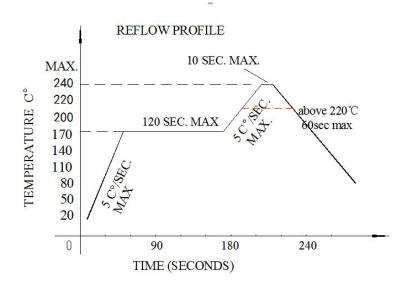
序号	测试项目	参考标准	测试条件	备注	结论
1	回流焊	JESD22-B106	TsId=240°C,10sec	3 times	0/22
2	温度循环	JESD22-A104	-20°C 30min ↑ ↓15min 120°C 30min	200 cycle	0/22
3	冷热冲击	JESD22-A106	-40°C 15min ↑ ↓15sec 125°C 15min	200 cycle	0/22
4	高温存储	JESD22-A103	T <sub>a</sub> =100°C	1000 hrs	0/22
5	低温存储	JESD22-A119	T <sub>a</sub> =-40°C	1000 hrs	0/22
6	点亮高低温循环	JESD22-A105	0n5min-40°C>15min  ↑ ↓ ↑ ↓  <15min  0ff5min100°C>15min	200 cycle	0/22
7	老化测试	JESD22-A108	T <sub>a</sub> =25°C I <sub>F</sub> =5mA	1000 hrs	0/22
8	高温高湿	JESD22-A101	60°C RH=90% I <sub>F</sub> =5mA	1000 hrs	0/22

电话: 18129969297

电话: 18129969297

### 19. 焊接说明

#### ■ 回流焊简介



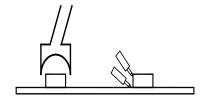
- a. 回流焊次数不应超过2次
- b. 焊接时, 在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠

#### ■ 烙铁

- a. 手工焊接时,烙铁温度控制在300°C以下,且时间不可超过3秒
- b. 手工焊接只可焊接一次;

#### ■ 返工

- a. 温度保持在 240℃以下, 5 秒内完成返工作业
- b. 烙铁不能碰触到 LED 灯珠
- c. 双头形烙铁为最佳





#### 20. 注意事项

#### 使用注意事项

为确保内置 IC 灯珠产品在 SMT 贴片回流焊和使用过程良率及产品稳定性, 经过多次试验验证特制订以下各工序相关注意事项如下:

电话: 18129969297

- 1、样品评估:因本产品为内置 IC 产品,整体工艺差别于常规 RGB 产品,所以客户端在样品评估时需进行全方位验证,确保产品的匹配性能;
- 2、来料检验:确保真空包装完好,无漏真空现象,如有漏真空请确认回流焊是否异常,如异常需返厂重新高温除湿;
- 3、使用事项:正式贴片前请先做好首件确认,使用时按拆一包用一包的原则,灯珠裸露在空气中不得超过4小时,贴片完成灯珠需在2小时以内过完回流焊,使用锡膏为中低温锡膏,回流焊最高温度不得超过240度;
- 4、维修要求: 材料在回流焊后 4 小时内需完成测试和维修灯珠,如超过 4 小时需将要维修灯板低温 65°C除湿 12 小时以上才可进行维修作业,且维修所需的灯珠也要进行低温 65°C除湿 12 小时以上才可使用,维修过程中禁止用温度超过 240°C加热台进行返修,禁止整板放置于加热台上返修,遵循坏哪颗返哪颗的原则。

温馨提示:整个工序特别注意事项为灯珠使用前真空包装、除湿后贴片放置时间和车间的温湿度管控,产品维修时灯板如裸露在室温环境时间过长灯板和灯珠需进行除湿,灯珠为 LED 电子元器件产品,需注意春夏季防潮,秋冬季防静电,产品品质就是一家企业的生命,以质量求生存,以质量求发展是我司的一贯宗旨。也为保证客户端品质,请严格参照以上建议操作。



## 防潮等级定义

防潮等级验	·····································										
	材料拆包	包后使用寿命	验证条件								
防潮等级	时间	条件	标	准条件	加速	条件					
	ከብ ነቱገ	茶什	时间	条件	时间	条件					
LEVEL1	无限制	≦30°C/85%RH	168+5/-0Н	85℃/85%RH	/	/					
LEVEL2	1年	≦30°C/60%RH	168+5/-0Н	85℃/60%RH	/	/					
LEVEL2a	4周	≦30°C/60%RH	696+5/-0H	30℃/60%RH	120+5/-0Н	60℃/60%RH					
LEVEL3	168 小时	≦30°C/60%RH	192+5/-0Н	30℃/60%RH	40+5/-0H	60℃/60%RH					
LEVEL4	72 小时	≦30°C/60%RH	96+5/-0H	30℃/60%RH	20+5/-0Н	60℃/60%RH					
LEVEL5	48 小时	≦30°C/60%RH	72+5/-0Н	30℃/60%RH	15+5/-0H	60℃/60%RH					
LEVEL5a	24 小时	≦30°C/60%RH	48+5/-0H	30℃/60%RH	10+5/-0Н	60°C/60%RH					
LEVEL6	取出即用	≦30°C/60%RH	取出即用	30℃/60%RH	/	/					

电话: 18129969297

封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠性。应采取预防措施,以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此,在选用吸嘴时,应适用于有机硅树脂的压力。

